

Test Sheet of Monolithic Ceramic Capacitor

GRM02(01005/0402) series [Temperature Compensating Type]

Typical Murata Global Part No	Size (inch/mm)	Temp. Chara.	Cap.Value	Cap.Tol.	Volt.
GRM0225C1H101JA02	01005/0402	C0G	100pF	+/-5%	50V

Data No.:QMC-GR1-0010

DATE: 2016.3.4

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Operating Temperature Range / 使用温度範囲 : -55 ~ +125°C

Tested Item/ 試験項目	Tested Condition/ 試験条件	Result/試験結果 (Rejection Number/Sample Number)
1.Adhesive Strength of Termination /固着性	Substrate / 基板 : Glass-epoxy / ガラスエポキシ基板 Pressurization Power / 加圧力 : 1N Keeping Time / 保持時間 : 10±1s Solder Type / はんだ種類 : Sn-3.0Ag-0.5Cu Pressuring Speed / 加圧速度 : 0.1 mm/sec	0/10
2.Vibration/ 振動	Oscillation Frequency/振動周波数 : 10Hz to 55Hz to 10Hz for 1min. Total Amplitude/全振幅 : 1.5 mm Time/時間 : A period of 2 hours in each of 3 mutually perpendicular directions. (Total 6 hours)	0/10
3.Substrate Bending test/ 耐プリント板曲げ性	Substrate / 基板 : Glass-epoxy / ガラスエポキシ基板 (100mm × 40mm × 0.8mm) Deflection / たわみ量 : 1mm Keeping Time / 保持時間 : 5±1s Pressure jig/加圧治具 : R5mm	0/10
4.Solderability/ はんだ付け性	Flux/フラックス : Ethanol solution of rosin 25(wt)% Solder/はんだ : Sn-3.0Ag-0.5Cu Solder Temperature/はんだ温度 : 245±5°C Immersion Time/浸せき時間 : 2s±0.5s Immersion Position/浸せき位置 : Covering terminal electrode / 端子電極が隠れるところまで。 Preheat/試験前予熱 : 80 to 120°C for 10-30 sec	0/10
5.Resistance to soldering Heat/ はんだ耐熱性	Test Condition / 試験条件: Reflow Method (Hot Plate) : リフロー-方法(ホットプレート) Solder Type / はんだ種類 : Sn-3.0Ag-0.5Cu Solder Temperature and Time / はんだ温度, 時間 : 270±5 °C , 10±0.5 sec. Substrate / 基板 : Glass-epoxy / ガラスエポキシ基板 Strage Time / 放置時間: 24±2 h Preheat Condition / 予熱条件: 120 to 150 °C , 1 min.	0/10
6.Temperature Sudden Change/ 温度急変	1 Cycle condition/1サイクル条件 step 1: Min. Operating Temp.(+0°C,-3°C) , 30min±3min step 2: Ordinary Temp.,2min to 3 min step 3: Max. Operating Temp.(+3°C,-0°C) , 30min±3min step 4: Ordinary Temp.,2min to 3 min Cycle/回数 : 5 cycles	0/10
7.High Temperature High Humidity(Steady)/ 高温高湿(定常)	Temperature/温度 : 40°C±2°C Humidity/湿度 : 90%(RH) to 95%(RH) Voltage/電圧 : The Rated Voltage/定格電圧 Time/時間 : 500±12h	0/10
8.Durability/ 耐久性	Temperature/温度 : Max. Operating Temp.±3°C Voltage/電圧 : Apply 200% of the rated voltage / 定格電圧 x 200% Time/時間 : 1000±12h	0/10

Note: These test condition and specification are for the typical item.

Typical Murata Global Part No	Size (inch/mm)	Temp. Chara.	Cap.Value	Cap.Tol.	Volt.
GRM0225C1H101JA02	01005/0402	C0G	100pF	+/-5%	50V

○ AVE. ■ MAX. ■ MIN.

Tested Item / 試験項目	Confirmed Criteria /	Specification and Result / 規格値 および 試験結果				
1.Adhesive Strength of Termination / 固着性	Appearance/外観	No defects including no peeling of the termination. 端子電極のはく離及びその他異常はありません。	OK			
2.Vibration/ 振動	Appearance/外観	No defects / 著しい異常はありません。	OK			
	Capacitance/静電容量	95 to 105pF				
	Q	1000 (min.)				
3.Substrate Bending test/ 耐プリント板曲げ性	Appearance/外観	No defects / 著しい異常はありません。	OK			
	Capacitance Change/ 静電容量変化率(%)	±5% or ±0.5pF (within) (Whichever is larger)	OK			
4.Solderability / はんだ付け性	Wetting area/ はんだ付き面積	95% of the termination is to be soldered evenly and continuously. 端子電極の95%以上に切れ目なくはんだが付着しています。	OK			
5.Resistance to Soldering Heat/ はんだ耐熱性	Appearance/外観	No defects / 著しい異常はありません。	OK			
	Capacitance Change / 静電容量変化率(%)	±2.5% (within)				
	Q	1000(min.)				
	IR/絶縁抵抗(MΩ)	10000 (min.)				
	Voltage Proof/ 耐電圧	No defects/異常ありません。	OK			
6.Temperature Sudden Change/ 温度急変	Appearance/外観	No defects / 著しい異常はありません。	OK			
	Capacitance Change / 静電容量変化率(%)	±2.5% (within)				
	Q	1000(min.)				
	IR/絶縁抵抗(MΩ)	10000 (min.)				
	Voltage Proof/ 耐電圧	No defects/異常ありません。	OK			
7.High Temperature High Humidity(Steady)/ 高温高湿(定常)	Appearance/外観	No defects / 著しい異常はありません。	OK			
	Capacitance Change / 静電容量変化率(%)	±7.5% (within)				
	Q	200(min.)				
	IR/絶縁抵抗(MΩ)	500 (min.)				
8.Durability/ 耐久性	Appearance/外観	No defects / 著しい異常はありません。	OK			
	Capacitance Change / 静電容量変化率(%)	±3% (within)				
	Q	350(min.)				
	IR/絶縁抵抗(MΩ)	1000 (min.)				